



平成 30 年 1 月 5 日

各 位

会 社 名 ザインエレクトロニクス株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長 高 田 康 裕
(JASDAQ・コード番号：6769)
問 い 合 わ せ 先 取締役総務部長 山 本 武 男
電 話 番 号 0 3 - 5 2 1 7 - 6 6 6 0

米国子会社設立に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、下記のとおり米国に子会社を設立することといたしましたので、お知らせします。

記

1. 設立の目的

当社は、昨年度より中期経営戦略「J-SOAR」に取り組んでおり、2019年度連結売上総利益を26億円以上、1人当たり連結売上総利益を18百万円以上とすることを目指しております。その実現に向けて海外事業戦略を重視しており、世界で活用されるレファレンスデザインを構築する協業パートナーとのコラボレーションを確立し、かつ北米顧客に対する営業活動および技術サポート活動等をより強力かつ迅速に推進するため、現地法人を設立することといたしました。

当社では、韓国、中国、台湾の顧客への営業拠点である子会社等の強化にも取り組んでおり、この度の現地法人化によって、現地営業網との連携と研究開発力を更に強化し、世界市場の顧客向けの開発・拡販を加速してまいります。

2. 子会社の概要（予定）

- (1) 商 号： THine Solutions, Inc.
- (2) 所 在 地： アメリカ合衆国カリフォルニア州
- (3) 代 表 者： 高田 康裕（当社代表取締役社長）
- (4) 資 本 金： 50 万米国ドル
- (5) 設 立 年 月 日： 平成 30 年第 1 四半期中を目処
- (6) 出 資 比 率： ザインエレクトロニクス株式会社 100%
- (7) 事 業 内 容： 半導体・集積回路等の開発、製造、販売等

3. 今後の見通し

当社連結業績に与える影響は軽微です。

以上